

武汉联特科技股份有限公司在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示
武汉联特科技股份有限公司(以下简称“联特科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)...

一、发行概况
(一)发行概况
1、发行数量和募集资金总额
2、发行价格和募集资金总额
3、发行对象
4、发行时间

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
1、发行人基本情况
2、发行人股权结构
3、发行人主营业务

三、发行人的业务和技术
(一)发行人所处行业
1、行业概况
2、行业竞争格局

四、发行人的财务状况
(一)发行人最近三年财务状况
1、资产负债表
2、利润表

五、发行人的核心竞争力
(一)技术优势
1、研发投入
2、研发团队

六、发行人的风险因素
(一)市场风险
1、市场竞争
2、客户需求

七、发行人的未来发展规划
(一)业务规划
1、短期规划
2、长期规划

八、发行人的其他重要事项
(一)关联交易
1、关联方
2、关联交易

九、发行人的其他重要事项
(一)诉讼仲裁
1、诉讼
2、仲裁

十、发行人的其他重要事项
(一)行政处罚
1、行政处罚
2、行政处罚

十一、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十八、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

十九、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十一、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十二、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十三、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十四、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十五、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十六、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十七、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十八、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

二十九、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

三十、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
1、其他事项
2、其他事项

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...

与可比上市公司对比

Table with 3 columns: Comparison Item, Company Name, and Description. Rows include 1. 多通道、低功耗、高集成度... 2. 多通道、低功耗、高集成度... 3. 多通道、低功耗、高集成度...